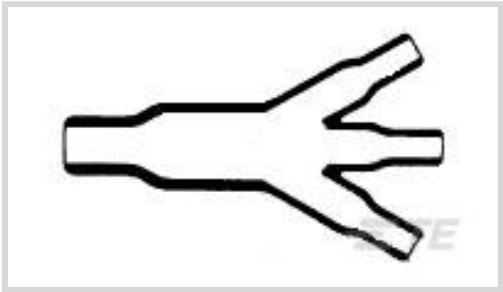




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: Y 形

分支/支脚数量: 4

材料代码: 25

材料系统代码: 25

粘合要求: 粘合剂需单独购买

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	4
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

尺寸

内径范围（支脚 3）	6 – 13 mm[.24 – .51 in]
内径范围（支脚 2）	6 – 13 mm[.24 – .51 in]
内径范围（支脚 1）	6 – 13 mm[.24 – .51 in]
内径范围（主体）	10 – 25 mm[.39 – .98 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

其他

模制部件形状代码	462W
----------	------



尺寸代码	023
粘合剂代码	S1125

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

客户还购买了



TE 产品编号HD34-24-21PN
REC, 21P, AL, N, 12/16, P



TE 产品编号HDP24-24-23SE
REC, 23P, BLK, E, 16, S



TE 产品编号DRC16-40S-P013
PLG, 40P, BLK, N, SEAL BOND



TE 产品编号2-31886-2
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号60249-2
FF 250 REC 16-12AWG TPBR



TE 产品编号1418994-1
AMP MCP 2.8 HSG.WITH SEC.10POS



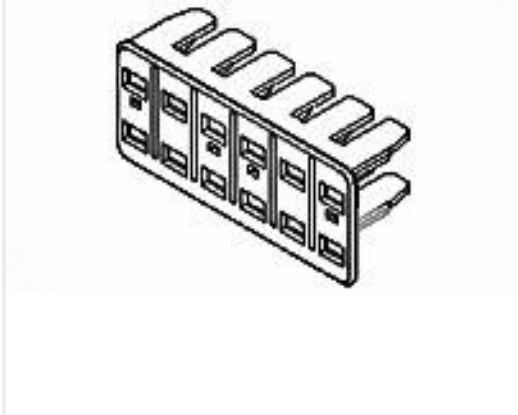
TE 产品编号1622284-1
LR0204 1% 82R



TE 产品编号1-1879447-0
TE 200W 5R6 5% Bracket



TE 产品编号2286014-2
TPA, LED, ASSY



TE 产品编号184058-1
12 POS. PLUG DLP

文档

产品图纸
462W023-25-0

英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec4_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide
英文版本